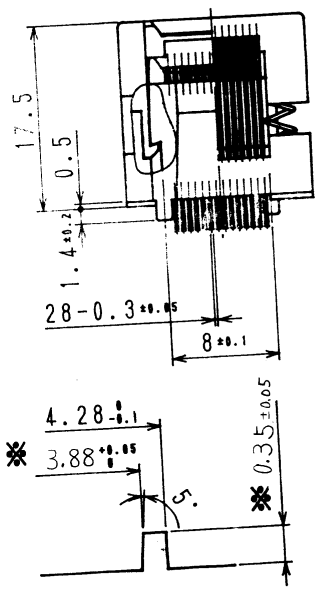


MATCHING DEVICE

P.C.B. PATTERN
(TOP VIEW)

NOTE

1) ※印寸法は、デバイスの取付け合を要す。



DETAIL OF A(20:1)

SPECIFICATION 仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30mΩ or less at 10mA (INITIAL)
INTELECTIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700V. A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 耐絶縁抵抗	1000MΩ or more at 500V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃ ~ 150℃
RETENTION FORCE 電子接合強度	0.5kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000 cycle (MECHANICAL)
ACTION FORCE カバー作動力	MAX. 1.0kg

品名	数量	備	共
コイルスプリング COIL SPRING	4		
FP用コンタクト CONTACT LBI	14		Au PLATING
FP用コンタクト CONTACT LAI	14		Au PLATING
カバー COVER	1		
本体 BODY	1		

符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 QTY	備	共
機種 USED FOR		顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.		一般公差 GENERAL TOLERANCES		±0.3	
承認者 APPROVED BY		品名 NAME		尺規 SCALE		2:1	
T. KASHIYAGI		OTS-28-0.635-02		REV. NO.			
検図者 CHECKED BY		H. MOGI		ICソケット			
設計者 DESIGNED BY		T. YAMADA		55 024 183 01			
製図者 DRAWN BY		山田		DRAWING NO.			
署名 SIGN		山田		94.12.07			
訂正年月日 REVISIONS		DATE		5		6	

SCALE FOR MICRO FILM

L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

部 門 枚 数
SECTION SHEETS